

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Börse: Cboe US ISIN: US8740391003 Währung: USD Kurs: 197,18 USD Stand: 20.12.2024

TSMC ist die weltweit größte Halbleiter-Gießerei, die branchenweit führende Prozesstechnologie und das größte Portfolio an prozessbewährte Bibliotheken, IPs, Design-Werkzeuge und Referenzprozess im Gießerei-Segment anbietet. TSMC ist die erste Gießerei, die Produktionskapazitäten für 20nm und 16nm anbietet. Der Hauptsitz von TSMC befindet sich in Hsinchu, Taiwan.

Aktuelles KGV	-
Gewinn je Aktie	-
Letzte Dividende je Aktie	65,00
Aktuelle Dividendenrendite	2,04
Cash Flow je Aktie	-
Buchwert je Aktie	-
Akt. Marktkapitalisierung	16.548.395,52 Mil.
EBIT	921465,61 Mil.
EBIT-Marge	42,63
Industrie	Technologie
Sektor	Hardware
Subsektor	Halbleiter
Anschrift	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. 8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park Hsinchu 300-78, Taiwan www.tsmc.com
Investor Relations	Elisabeth Sun
IR-Telefon	+886-3-568-2080
IR-Email	invest@tsmc.com
Hauptaktionäre	
Streubesitz	92,67%
Vorstand	Wendell Huang, Dr. Mark Liu, Lora Ho, Dr. Wei-Jen Lo, Rick Cassidy, Y.P. Chin, Dr. Y.J. Mii, J.K. Lin, Dr. Cliff Hou, Dr. Kevin Zhang...
Aufsichtsrat	Dr. Mark Liu, C.C. Wei, Dr. F.C. Tseng, Dr. L. Rafael Reif, Kok-Choo Chen, Michael R. Splinter, Ming-Hsin Kung, Moshe N. Gavrielov...
Mitarbeiter	-
Umsatz	2161735,84 Mil.

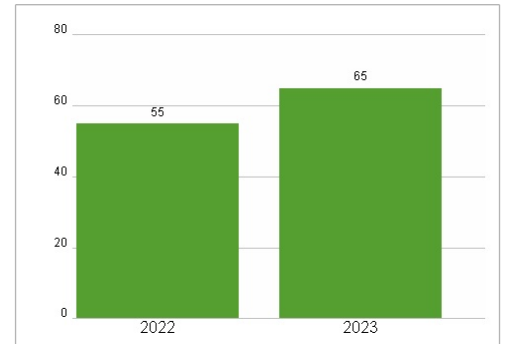


Wertentwicklung	1M	6M	1J
Performance	+8,97%	+19,01%	+100,68%
Volatilität	36,89	42,41	39,46
Volumen Ø (Stk./Tag)	603 483	817 446	846 745

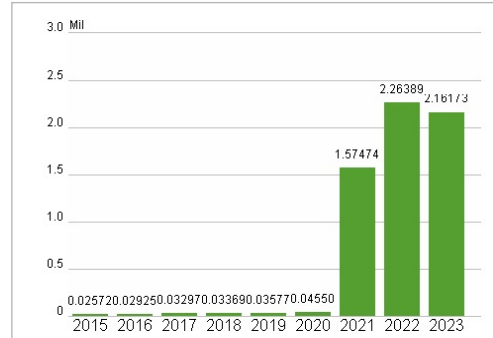
Aktuelles KGV



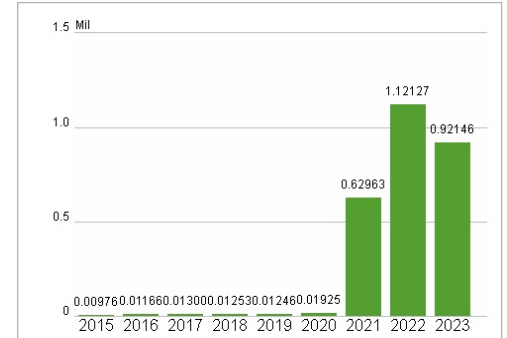
Dividende je Aktie (USD)



Unternehmensumsatz (USD)



EBIT (USD)



Historische Daten: 2023 Erstellt: 23.12.2024 21:11